PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

60-095741

(43) Date of publication of application: 29.05.1985

(51)Int.CI.

G11B 7/24

(21)Application number : 58-203382

(71)Applicant: DAIKIN IND LTD

(22)Date of filing:

29.10.1983

(72)Inventor: FUJII TSUNEO

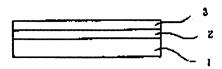
(54) MOTHER PLATE FOR REGIST MASTER

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain the mother plate for a regist master with which the 1st regist layer is hardly developed or not developed at all and remains at a uniform thickness after exposing and developing with a good yield by forming the 1st regist layer on a base plate then the 2nd regist layer having the photosensitivity higher than the photosensitivity thereof.

CONSTITUTION: The mother plate of a regist master for producing a disc as a high-density recording medium is constituted by forming first the 1st regist layer 2 on a base plate 1 consisting of glass or metal, then forming the 2nd resist layer 3 thereon by using the resist having the photosensitivity higher than the photosensitivity of the layer 2. The (copolymer) of the monomer expressed

ER . = CIY >COOR



by the formula (Y is H, CH3, CF3 or Cl, F, etc., R is -CH2C2F5, etc.) is used for the layer 2 and the polymer of the monomer expressed by the above-described formula in which Y is the same and R is -CH2F3, -C(R1)(R2)CF2CFHCF3, R1, R2 are H or 1W3C alkyl is used for the layer 3. A pattern is thus drawn and developed by high energy rays such as a laser, electron rays, UV rays, etc. The mother plate on which the layer 2 remains at a uniform thickness and the surface of the plate 1 is not exposed and which has high sensitivity and high image resolution is thereby obtd.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

四公開特許公報(A)

昭60-95741

⑤Int.Cl.4
G 11 B 7/24

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和60年(1985)5月29日

B-8421-5D

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

②発明の名称

レジストマスター盤の原盤

⑨特 顧 昭58-203382

空出 願 昭58(1983)10月29日

切発明者 藤井

恒 男

吹田市青山台1-3

⑪出 願 人 ダイキン工業株式会社 ⑫代 理 人 弁理士 田 村 齢

大阪市北区梅田1丁目12番39号 新阪急ビル

明 報 書

発明の名称 レジストマスター型の原盤 特許請求の範囲

(1) 基板上に第1レジスト層を形成し、その上に これよりもより高い感度を有する第2レジスト層 を形成してなるレジストマスター盤の原盤。 禁明の詳細な説明

本発明はレジストマスター盤の原盤に関する。 近年、高密度記録媒体としてディスク形式の配 録媒体が開発されている。例えば代表的なものと してビデオディスク、オーディはディスク等があ り、これらは携付き静電容量型、機なし静電容量 型、光学式等の方式のものが知られている。:これ らのディスクはいずれの方式では、レジストマス ター盤からニッケル電像等によりスタンパ(サブ マスター盤)を製造し、これを食型として塩化ビニル側面、アクリル樹脂、ポリカーボネート等の プラスチックモールドを作成し、更に各方式によ り金属反射膜、プラスチック保護膜等を形成する ことにより製造される。

上記マスター盤は一般にガラス板等の基板上にレジスト被膜を形成した原盤を作成し、次いで該レジスト被膜上にFM変鋼等により信号化されたレーザー光線、電子線、架外線等の高エネルギー線によりピット指像を形成し、これを現像することにより製造される。

この場合に基板が露出するまでレジスト被膜を 現像すると、次工程でノッキ等によりスタンパを 製作する場合、レッキと基板が密着して、 基板と スタンパが制機困難となる。 従って制能を容易に するために通常基板まで現像を行わず、レジスト を基板上に残す方法が採用されている。 しかし均 一な厚をのレジスト層を残すためには、 照射条件、 現像条件等、例えば現像破組成、現像温度、時間 等を厳格に制御しなければならない。

しかし一方でデイスグの生産性、記録密度の向

上等の契請より、高感度、高解像性のレジスト材料の使用が要求されており、上記現像条件等の厳格な制御によっても均一なレジスト層を残すことが困難となっている。:

本発明の目的は現像により均一なレジスト層を 容易に残すことの可能なレジストマスター盤の原 盤を提供することにある。

本発明は基板上に第1レジスト層を形成し、その上にこれよりもより高い感度を有する第2レジスト圏を形成してなるレジストマスター盤の原盤に係る。!

本発明において基板としてはガラス板、アルミ 板、ステンレス板、鉄板等が用いられる。 新1レ ジスト層はやや低い感度のレジスト材料からなり、 酢2のレジスト層は第1のレジスト材料より同じ 現像液に対して、より高い感度を有するレジスト 材料より構成する。 第1因に本発明の原盤を示す。 (1) は基板、(2) は第 1レジスト層、(3) は第2レ ジスト層である。

本発明のレジスト材料としては各種のアルキル アクリレート、フルオロアルキルアクリレートの 単独重合体、これらの共重合体またはこれらと値 のモノマーとの共重合体を挙げることができる。 アルキルアクリレート重合体またはフルオロアル キルアクリレート重合体としては、例えばアクリ ル酸、メタクリル酸、エタクリル酸またはこれら の酸の4ー位の水業またはアルキル基の水素原子 の少なくとも1個をフツ素、塩素、臭素等のハロ **ゲン原子で要換した酸等の炭素数1~8のアルキ** ルエステルまたはフルオロアルキルエステルの重 合体を例示できる。他のモノマーとしては例えば グリシジルアクリレート、グリシジルメタクリレ ート、アクリル酸、メタクリル酸、アクリル酸ア ・ミド、メタクリル酸アミド、ハロゲン化アルキル アクリル酸、ハロゲン化アルキルメタクリル酸、 αーシアノアクリル酸等を挙げることができる。

かかる共転合し得るモノマーは無合体全量中約40 ・ モル%以下とするのが好ましい。また本発明のレ ジスト材料はポン型のものが好滅である。

このうち前1レジスト層として好遊な重合体は
一般式 CH2=C(Y)COORで表わされるノタクリレートのうち、Yが例えば水素、CH2, CF, または
C1, Fのようなハロゲンであり、Rが例えば
ーCH2C*F*、一CH2C*F*H、一C(CH3)2C*F*H、
ーCH2C*F*B、一C(CH3)2C*F*H 等のメタクリレートの重合体でありし 然2 レジスト層として好適な
重合体は上配一般式においてYは同様であつて、
Rが例えばーCH2CF2、一C(R1)(R2)CF2CFHCF2
(R1*R2は水素または炭素数1~3のアルキル)で
あるノタクリレートの重合体である。

レジスト層を形成するには常法により行うこと ができ、例えば適当な溶媒にレジスト材料である 重合体を溶解し、粒布、:便渡、スプレーキなはス ピンコーテイング法等によつて行われる。被膜を 強而した後、適宜乾燥し、ブリペークすることにより各レジスト層を得ることができる。 第1 レジスト層の厚をは基板とスタンパの密着を防ぐ程度の厚みがあれば十分であり、適常は約0.1~2 μ m が好ましい。第2 レジスト層の厚をは目的とするセットの課をに応じて設定するのが良く、通常約0.3~2 μ m程度とするのが好ましい。

レジスト被換は次いでレーザー、電子線、選紧 外線等の高エネルギー線によりパターンを描画された後、公知の現像液により現像される。

本発明では現像は最初、より高速度の第2レジスト層から開始され、該レジスト層の現像が終了した時点で現像を停止する。第1レジスト層はより感度を低いものにしてあるので、現像を停止した設備で殆ど現像されていないか全く現像された均った。従って第2レジスト層のみが現像された均っなレジスト層を作成することができる。勿論、場合によっては第1レジスト層において若干現像

特別昭G0- 95741(3)

が進行していても良く、また逆に第 2 レシスト暦 において若干未現像の部分が残つていても趋支え ない。

以下に実施例を挙げて本発明を説明する。 実施例1

分子量100万の2,2,3,3ーテトラフルオロー1,1 ージノチルプロピルノタクリレートの8%メチル イソプチルケトン(MIBK)溶液をレジスト溶液として、これを1インチのシリコンウエハー上に4000 rumで60秒間スピンコーテイングして膜厚0.2μm の披藤を塗布し、170℃で30分間ペークして終1レ ジスト層を形成した。恰却後この上に、分子量 86万の2,2,3,4,4,4ーヘキサフルオロプチルノタ クリレートの8%HIBK溶液をスピンコーテイング して膜厚0.4μmの披膜を塗布し、140℃で30分間 ペークして終2レジスト層を形成して、レジストマスター盤の単盤を得た。

得られた原盤のレジスト層にERE-302型電子線

横面装置(エリオニクス社製)を用いて加速電圧20 KV、電流 1 × 10 Aの電子線を36 μ mのラインアンドスペース、長さ1200μ mに0.5 μ C/cm²になるよう揺倒した。次に現像放としてHi8K/イソプロパノール(1/150容量比)の混合物を用いて、23でで120秒間現像したところ、下層の第1 レジスト層は現像されず、第2 レジスト層のみが現像された36 μ mのラインアンドスペースが観察された。実施例2

実施例 1 と同様にして第 1 層として分子量90万のペプタフルオロプロビルー αーフルオロアクリレートを0.5μmに強布し170℃で30分間ペークする。第 2 層として分子量100万の2,2,3,4,4,4~~~キサフルオロブチルノタクリレート(99mi%)とグリシジルノタクリレート(1 mi%)の共返合体を1.0μmになるように強布し、140℃で30分間ペークした。ERE-302型電子線描函装置を用いて実施例 1 と同様に36μmのラインアンドスペース、長

を1200μmに0.5μ C/cm²になるよう福岡した。次に直ちに23℃のイソプロペノール(IPA)に5分間 提流して後、MIBK/IPA(1/80容量比)の現像液を 川いて、23℃で120秒間現像した。下層の第1レ ジスト層は現像されず、第2レジスト層のみが現 像された38μmのラインアンドスペースが観察された。

図面の簡単な説明

前1 図は本発明のレジストマスター盤の原盤であり、(1)は装板、(2)は前1 レジスト層、(3)は 第2 レジスト層である。

(以上)

2

第 1 図

特許出職人 ダイキン工業株式会社

代型人 弁理士田村 莊